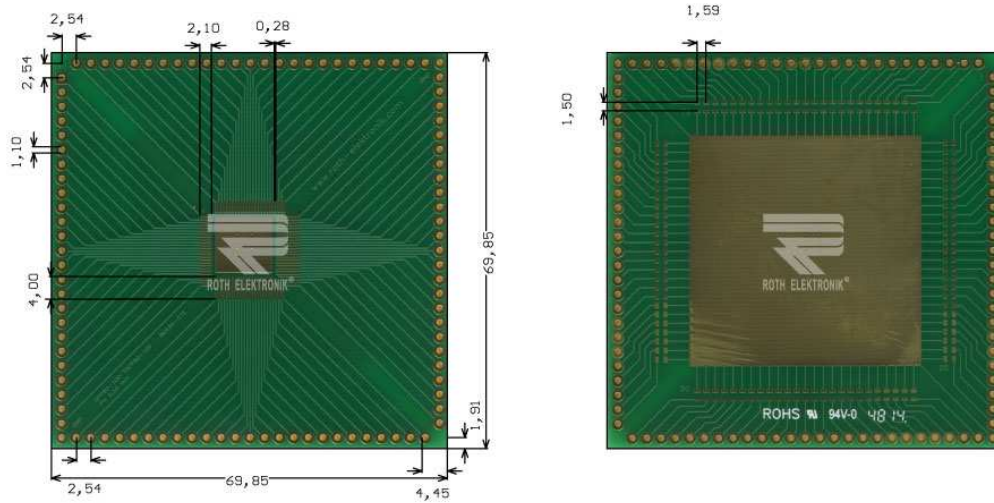


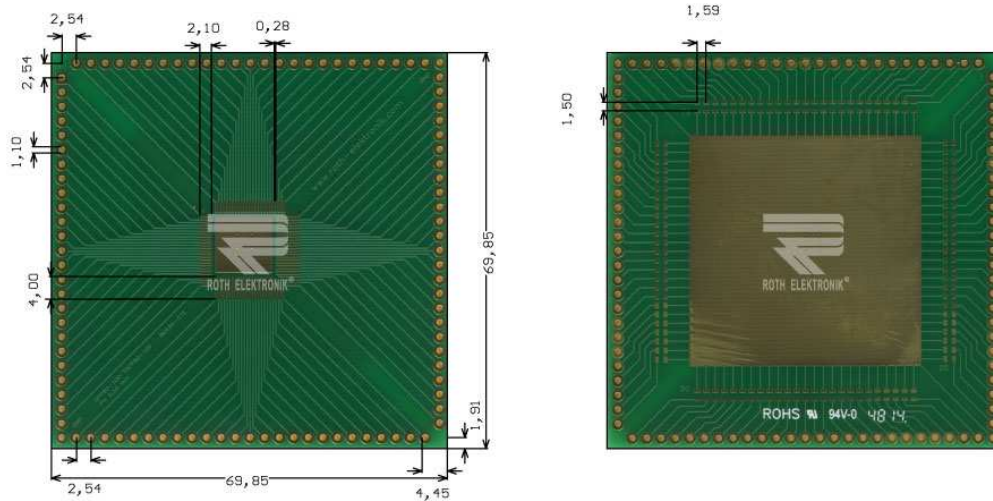
#### RE934-07E

- Multiadapter QFP/TQFP/LQFP 80 to 100
- Epoxy fibre-glass 1.50 mm
- Double-sided 35 µm Cu
- Plated through holes (PTH)
- Surface chem. Ni/Au
- Solder stop mask
- Adaption circuit board for QFP, TQFP, LQFP 80 to 100 (0.50 mm pitch)
- Hole spacing 2.54 mm
- external switching options on the bottom side with 0603 SMD-Pads one pin each
- resistors or similar components can be mounted directly
- Size 69.85 x 69.85 mm



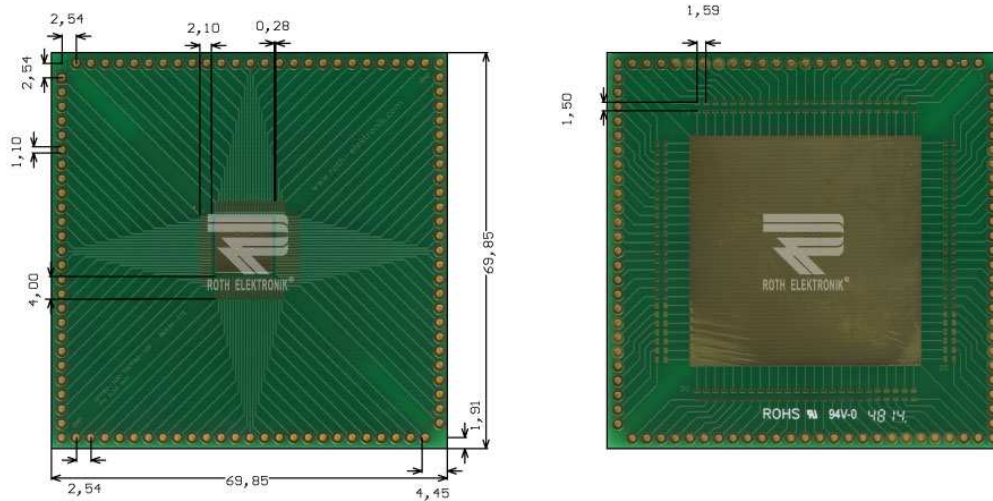
#### RE934-07E

- Multiadapter für QFP/TQFP/LQFP 80 bis 100
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au
- Lötstopplack
- Adaptionsplatine für QFP, TQFP, LQFP 80 bis 100 (0,50 mm Pitch)
- Ausgeleitet in das Raster 2,54 mm
- Rückseitig mit 0603 SMD-Pads zu jedem Pin
- Widerstände oder ähnliche Komponenten können direkt aufgebaut werden
- Größe 69,85 x 69,85 mm



#### RE934-07E

- Adaptateur multiple QFP/TQFP/LQFP 80 to 100
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour QFP, TQFP, LQFP 80 to 100 (0.50 mm pitch)
- Pas 2.54 mm
- Options de commutation externe sur le bas avec 0603 SMD-Pads, une broche chacun
- Des résistances ou des composants similaires peuvent être montés directement
- Dimensions 69.85 x 69.85 mm



#### RE934-07E

- Multiadaptador para QFP/TQFP/LQFP 80 hasta 100
- Fibra de vidrio epoxidica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para QFP, TQFP, LQFP 80 hasta 100 (0,50 mm Pitch)
- Espacio entre orificios en una fila 2,54 mm
- Opciones de conexión externas al dorso con almohadillas 0603 SMD en cada pin
- Resistencias o componentes similares pueden montarse directamente
- Tamaño 69,85 x 69,85 mm